

質問書に対する回答

東日本高速道路株式会社 北海道支社
支社長 堀 圭一

(件名) 北海道支社庁舎 地質調査業務

質問事項と回答

番号	図面番号	質問事項	回 答
1	金抜設計書 項目	<p>金抜設計書内に記載のある「サンプリング」について質問いたします。</p> <p>本設計書内において、サンプリングが計上されておりますが、サンプリングの種別についてご教示頂きたく存じます。</p> <p>「調査等積算基準」P3 11、表 3 9 において、サンプリングの企画区分及び選定方法の記載がございますが、サンプリングに必要な孔径は「86 mm以上又は 116m 以上」となっており、本調査におけるボーリング孔径(Φ66 mm)を満たしておりません。また、計画されている試験の内容より、サンプリング試料を利用予定の試験についても、ご教示を頂けますと幸甚でございます。</p>	<p>ボーリング孔径を 86 mm とすべきところを 66 mm としていました。金抜設計書及び特記仕様書が誤りですので近日中に訂正公告いたします。</p>

以 上